

证券代码：000657

证券简称：中钨高新

中钨高新材料股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-08

投资者关系 活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位 及人员	通过“互动易”参与公司业绩说明会的投资者
时间	10月31日下午15：30-16：30
地点	深交所互动易平台
形式	线上交流
上市公司 接待人员	董事长李仲泽；董事、总经理沈慧明；副总经理、董事会秘书王丹；独立董事易君健
交流内容及 具体问答记 录	1.请系统介绍公司金洲精工业务定位，发展现状，以及未来发展规划。 中钨高新旗下核心子公司金洲公司是全球领先的PCB用精密微型钻头及刀具综合供应商。金洲公司秉持生产一代、研发一代、储备一代，不断加大技术研发、积极响应客户需求，目前已发展成为全球PCB微钻市场的主要供应商，产品广泛应用于通信设备、服务器、汽车电子等高多层、HDI板领域。未来金洲公司将持续深化技术创新，紧跟PCB行业向高密度、高频高速发展的趋势，以及半导体封装、新能源等新兴领

	域的需求，开发更具竞争力的高端产品。 2.现在 AI PCB 钻针需求大增，请问公司金洲精工钻针现在月产能和月销量情况，公司扩产计划，预计投产时间，设备是外购还是自研，设备交付时间。如果公司产能不够，有没有考虑自研设备？ 在产能方面，金洲公司今年上半年月均产能维持在 6000 多万支，7 至 9 月已提升至月均 7000 多万支，预计到本月底将进一步突破 8000 万支。在市场需求旺盛的背景下，公司产品始终维持着良好的产销平衡态势。为积极把握市场机遇，今年 7 月，中钨高新董事会已审议通过金洲公司微钻产能扩产 1.4 亿支的项目。目前，金洲公司正加速推进该项目的落地实施，后续扩产节奏将紧密结合市场需求进行动态调整。同时也提醒投资者密切关注市场变化所带来的潜在风险。关于产能扩张所涉及的核心生产设备的具体安排，属于公司商业秘密，暂不便对外公开，敬请广大投资者理解。 3.请问公司金洲精工钻针中 AIPCB 钻针占比，m8/m9 钻针价格情况，m8 一针钻孔数量，m9 一针钻孔数量？ 以上内容公司暂未统计。
附件清单	无
风险提示	以上如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证；敬请广大投资者注意投资风险。
日期	2025 年 10 月 31 日